


[Home](#) | [Login](#) | [Logout](#) | [Access Information](#) | [AIE](#)
 [Search Results](#)
[BROWSE](#)
[SEARCH](#)
[IEEE XPLORE GUIDE](#)
 [e-mail](#)

Results for "((printed circuit board <and>power)<and>noise) <and> (pyr >= 1913 <and> ..."

Your search matched 2175 of 1566306 documents.

A maximum of 100 results are displayed, 25 to a page, sorted by Relevance in Descending order.

» [Search Options](#)

[View Session History](#)

[New Search](#)

» [Key](#)

	Indicates full text access
IEEE JNL	IEEE Journal or Magazine
IET JNL	IET Journal or Magazine
IEEE CNF	IEEE Conference Proceeding
IET CNF	IET Conference Proceeding
IEEE STD	IEEE Standard

[Modify Search](#)

((printed circuit board <and>power)<and>noise) <and> (pyr >= 1913 <and> pyr <= 2)

[Search](#)

Check to search only within this results set

Display Format: Citation Citation & Abstract

View: 1-25 | [26-50](#) | [51-75](#) | [76-100](#) | [101-125](#) | [126-150](#) | [151-175](#) | [176-200](#) | [201-225](#) | [226-250](#) | [251-275](#) | [276-300](#) | [301-325](#) | [326-350](#) | [351-375](#) | [376-400](#) | [401-425](#) | [426-450](#) | [451-475](#) | [476-500](#) | [501-525](#) | [526-550](#) | [551-575](#) | [576-600](#) | [601-625](#) | [626-650](#) | [651-675](#) | [676-700](#) | [701-725](#) | [726-750](#) | [751-775](#) | [776-800](#) | [801-825](#) | [826-850](#) | [851-875](#) | [876-900](#) | [901-925](#) | [926-950](#) | [951-975](#) | [976-1000](#)

[view selected items](#) [Select All](#) [Deselect All](#)

- 1. **Subject Index**
[Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on](#)
Volume 43, Issue 4, Nov. 2001 Page(s):702 - 710
Digital Object Identifier 10.1109/TEMC.2001.974656
[Abstract](#) | Full Text: [PDF\(95 KB\)](#) [IEEE JNL](#)
[Rights and Permissions](#)
- 2. **Electrical characteristics of interconnections for high-performance systems**
Deutsch, A.;
[Proceedings of the IEEE](#)
Volume 86, Issue 2, Feb. 1998 Page(s):315 - 357
Digital Object Identifier 10.1109/5.659489
[Abstract](#) | Full Text: [PDF\(1160 KB\)](#) [IEEE JNL](#)
[Rights and Permissions](#)
- 3. **Estimating the power bus impedance of printed circuit boards with embedded capacitance**
Minjia Xu; Hubing, T.H.;
[Advanced Packaging, IEEE Transactions on](#) [see also [Components, Packaging and Manufacturing](#)]
[Advanced Packaging, IEEE Transactions on](#)
Volume 25, Issue 3, Aug. 2002 Page(s):424 - 432
Digital Object Identifier 10.1109/TADVP.2002.806733
[Abstract](#) | Full Text: [PDF\(693 KB\)](#) [IEEE JNL](#)
[Rights and Permissions](#)
- 4. **Investigation of fundamental EMI source mechanisms driving common-mode radiation from boards with attached cables**
Hockanson, D.M.; Drewniak, J.L.; Hubing, T.H.; Van Doren, T.P.; Fei Sha; Wilhelm, M.J.;
[Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on](#)
Volume 38, Issue 4, Nov. 1996 Page(s):557 - 566
Digital Object Identifier 10.1109/15.544310
[Abstract](#) | Full Text: [PDF\(916 KB\)](#) [IEEE JNL](#)
[Rights and Permissions](#)
- 5. **Design expressions for the trace-to-edge common-mode inductance of a printed circuit board**
Leone, M.;
[Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on](#)
Volume 43, Issue 4, Nov. 2001 Page(s):667 - 671
Digital Object Identifier 10.1109/15.974648